

**中信证券股份有限公司**  
**关于浙江臻镭科技股份有限公司**  
**2024 年半年度持续督导跟踪报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

**一、持续督导工作概述**

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 8 月 26 日-8 月 28 日现场查看了公司及募投项目情况。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

- （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；
- （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；
- （3）查阅公司关联交易明细及相关内部审议文件、信息披露文件；
- （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账；
- （5）对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

## 三、重大风险事项

本持续督导期间，受公司研发投入持续增长以及各项费用的增加等因素影响，公司净利润较上年同期下降幅度较大。2024年1-6月，公司实现营业收入为1.18亿元，较去年同期增长6.08%；实现归属于上市公司股东的净利润为562.96万元，较上年同期下降83.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-60.56万元，较上年同期下降102.05%。如果公司所处行业下游市场需求下降、市场拓展不及预期、各项费用支出控制不佳，不排除公司可能存在一定的经营风险、业绩继续下滑以及亏损的风险。

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### (一) 核心竞争力风险

公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，技术的升级与产品的迭代速度快，以及客户对产品的个性化需求不断增多，公司需要对新技术、新产品、新工艺持续开展研发创新，从而保持技术的先进性和产品的竞争力。如果公司不能准确把握市场及行业发展趋势，未能提前进行储备或布局，或不能保持持续的创新能力，导致公司无法提供适应市场需求的产品，将直接影响公司的市场地位和竞争力，并对公司未来业务拓展和经营业绩造成不利影响。

### (二) 经营风险

#### 1、经营规模仍相对偏小的风险

2024年1-6月公司营业收入为11,798.60万元，净利润为562.96万元，与同行业可比公司相比，公司的经营规模对较小。公司当前业务经营能力仍相对有限，面对日益增长的客户需求，可能无法承接所有客户的订单需求，因而错失部分业务机会，导致公司营业收入的增速存在放缓的可能。

## **2、业绩的波动风险**

公司客户主要为国防科工集团的下属单位，通常于下半年第四季度集中开展产品和服务的验收工作，因此公司第四季度确认的营业收入相对较多。同时公司的员工工资、固定资产折旧等各项费用在相应年度内相对均匀发生，叠加客户一般于年初提出业务需求，公司跟进于上半年开始研发立项，加大研发投入。因此，公司业绩的波动可能会导致其上半年度盈利水平较低，从而影响公司的经营业绩。

## **3、毛利率波动的风险**

受益于公司长期积累形成的技术优势及有效的成本控制，公司目前保持较高的毛利率水平。若未来公司的经营规模、产品结构、成本控制、技术创新优势等方面发生较大变动，或者行业竞争加剧，导致公司产品议价能力下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化，公司将面临主营业务毛利率出现波动的风险。

### **（三）财务风险**

#### **1、应收账款及应收票据回收的风险**

随着公司经营规模扩大，公司应收账款及应收票据规模不断增加。截止2024年6月30日，公司应收账款账面价值约为33,781.81万元，应收票据账面价值约为2,885.73万元。应收账款与应收票据账面价值合计占总资产的比例为16.58%。公司下游客户主要为科工集团下属企业及科研院所，信用状况良好，公司已根据企业会计准则的规定对应收账款及应收票据计提了充分的坏账准备，如果未来宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司可能面临应收账款及应收票据无法收回而增加坏账损失的风险。

#### **2、存货跌价风险**

公司存货主要为芯片及晶圆，为保障供应链安全，报告期内扩大了备货规模，期末公司的存货账面价值为 11,814.58 万元，占流动资产的比例为 5.77%。若未来市场环境发生变化、客户需求改变、产品迭代更新加快等可能导致存货跌价风险提高，对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	11,798.60	11,122.06	6.08
归属于上市公司股东的净利润	562.96	3,353.02	-83.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60.56	2,958.59	-102.05
经营活动产生的现金流量净额	-430.60	-1,292.58	不适用
主要会计数据	2024 年 6 月末	2023 年 6 月末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	211,613.06	213,431.09	-0.85
总资产	221,093.86	224,522.80	-1.53
主要财务指标	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.03	0.16	-81.25
稀释每股收益（元 / 股）	0.03	0.16	-81.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-	0.14	-100.00
加权平均净资产收益率（%）	0.26	1.60	减少 1.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.03	1.41	减少 1.44 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	56.98	46.46	增加 10.52 个百分点

1、本报告期公司营业收入为 11,798.60 万元，较上年同期增长 6.08%。报告期内公司营业收入主要来自于射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片、电源管理芯片、微系统及模组、技术服务等。主要原因系公司按照经营目标稳步推进

工作，不断拓展市场领域，业务订单有序落地，同时公司强化内部管理，积极开展技术研发，稳妥保障产品生产和供应链安全，订单按计划完成交付验收，营业收入实现稳定增长。

2、本报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润为 562.96 万元，较上年同期下降 83.21%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-60.56 万元，较上年同期下降 102.05%。主要系报告期内公司研发投入持续增长，研发费用同比增幅较大；同时业务规模的扩大使得公司的销售费用、管理费用也有所增加。政府补助增加导致非经常性损益增加致使扣除非经常性损益的净利润下降较多。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额变动主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付的各项税费减少等变化引起。

4、本报告期基本每股收益、稀释每股收益同比下降 81.25%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 100.00%，主要系公司净利润下滑所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）公司的核心竞争力

公司主要产品包括射频收发及高速高精度 ADC/DAC 芯片、电源管理芯片、微系统及模组等，各类主要产品与同行业可比公司对标产品的性能指标对比如下：

#### 1、射频收发及高速高精度 ADC/DAC 芯片

##### （1）高速高精度 ADC/DAC 芯片 CX8845

公司	臻镭科技	德州仪器 (TI)	亚德诺 (ADI)	公司产品比较说明
型号	CX8845	AFE7422	AD9082	——
通道数	8T8R	2T2R	4T2R	通道数与对标产品相当
ADC位数/采样频率 (bit/GSPS)	14/4	14/3	12/6	ADC位数/采样频率与对标产品相当
输入频率范围 (MHz)	10~6000	10~6000	最大为8000	输入频率范围与对标产品相当

公司	臻镭科技	德州仪器 (TI)	亚德诺 (ADI)	公司产品比较说明
ADC 无杂散动态范围 (SFDR)	75dBFS @2.3G (0.8Vpp、-2dBFS)	73dBc@2.6G (-3dBFS)	65.2dBFS @2.7G (1.475V、-1dBFS)	ADC无杂散动态范围优于对标产品
ADC 噪底 (NSD)	-151.3dBFS/Hz (0.8Vpp、4GSPS)	-151dBFS/Hz	-153dBFS/Hz (1.475Vpp、6GSPS)	ADC噪底与对标产品相当
单通道接收功耗 (W) (接口+数字+ADC)	1.8	1.9	未公开 (总功耗 11.45W)	接收功耗与对标产品相当
DAC位数/采样频率 (bit/GSPS)	14/12	14/9	16/12	DAC位数/采样频率与对标产品相当
输出频率范围 (MHz)	10~6000	10~6000	最大为6000	输出频率范围与对标产品相当
DAC 无杂散动态范围 (SFDR)	69.4dBc @12GSPS (1.5GHz)	未公开	68.5dBc @12GSPS (1.9GHz)	DAC无杂散动态范围与对标产品相当
DAC 噪底 (NSD)	-162.4dBm/Hz @700MHz	未公开	-166.7dBc/Hz @500MHz	DAC噪底与对标产品相当
单通道发射功耗 (W) (接口+数字+DAC)	1.8	1.8	未公开 (总功耗 11.45W)	发射功耗与对标产品相当

注：CX8845 即原先的 CX8842，因该产品系列命名规范调整，故变更为 CX8845。

## (2) 高精度 ADC 芯片 CX74E1N

公司	臻镭科技	TI	公司产品比较说明
型号	CX74E1N	ADS1274	——
通道数	4	4	通道数与对标产品相当
位宽	24bit	24bit	位宽与对标产品相当
增益调节范围	-6dB~25dB, step 1dB	/	增益调节范围和精度优于对标产品
SNR	110dB@5kHz带宽;	106dB@70kHz带宽	信噪比与对标产品相当
SFDR	103dBFS@10kHz	109dBFS@10kHz	动态范围劣于对标产品
噪底	-145dBFS/Hz	/	——
电压	3.3V、1.3V	5V、1.8V	低电压供电优于对标产品
功耗	4mW/ch	31mW/ch	功耗远优于对标产品

### (3) 宽窄带融合收发器芯片 CX9261A

公司	臻镭科技	亚德诺 (ADI)	公司产品比较说明
型号	CX9261A	AD9361	——
通道数	3 收 2 发	2 收 2 发	集成度优于对标产品
射频频段 (MHz)	30~7000	70~6000	射频频段范围与对标产品一致
中频带宽 (MHz)	0.02~60	0.02~56	中频带宽优于对标产品, 应用范围更广
接收噪声系数	≤3.6dB @40dB 增益	≤3.8dB @最大 RX 增益	接收噪声系数与对标产品相当
接收输入三阶交调截点	-5dBm @55dB 增益	-17dBm @最大模拟增益	接收输入三阶交调截点与对标产品相当
发射输出三阶交调截点	20dBm@2.5GHz	19dBm@2.4GHz	发射输出三阶交调截点与对标产品相当
通道间隔离度 (dB)	70	55	通道间隔离度优于对标产品, 产品多通道并发工作时相互干扰相对更小
频综积分相噪	0.29° @2.4GHz	0.37° @2.4GHz	频综积分相噪优于对标产品, 支持更高阶的调制及更优抗干扰能力
频率切换时间	≤1μs	未公开	——
片上处理器	有	无	通过集成处理器可配置度优于对标产品
数字预失真 (DPD) 功能	有	无	通过集成 DPD 功能, 相比对标产品可支持更高线性的波形输出
工作温度 (°C)	-55~125	-40~85	工作温度优于对标产品, 应用范围相对更广

### (4) 差分运算放大器 CX2401

公司	臻镭科技	德州仪器 (TI)	公司产品比较说明
型号	CX2401	THS4524	——
通道数	4	4	通道数与对标产品相当
噪声	4.7nv/Hz <sup>0.5</sup> (@10kHz)	4.6nv/Hz <sup>0.5</sup> (@10kHz)	噪声性能与对标产品相当
直流增益	120dB	119dB	直流增益与对标产品相当
增益带宽积	85MHz	145MHz	增益带宽积低于对标产品
HD2	-95dBc (@100kHz, 1 Vpp 输出)	-85dBc (@1MHz, 2 Vpp 输出)	HD2 线性度优于对标产品
HD3	-95dBc (@100kHz, 1 Vpp 输出)	-90dBc (@1MHz, 2 Vpp 输出)	HD3 线性度优于对标产品
是否全差分	是	是	与对标产品一致

(5) 抗辐照射频收发器 CX9840/CX9840AN

公司	臻镭科技	臻镭科技	亚德诺 (ADI)	公司产品比较说明
型号	CX9840	CX9840AN	AD9371	——
频率范围	1.5GHz~4GHz	2GHz~4.5GHz	300MHz~6GHz	频率范围劣于对标产品
带宽	1MHz~100MHz	1MHz~100MHz	8MHz~100MHz	带宽优于对标产品
通道数	8T8R	8T8R	2T2R	集成度远优于对标产品
相位噪声	0.28° rms@3.5GHz	0.28° rms@3.5GHz	0.55° rms@3.5GHz	相位噪声优于对标产品
接收调节范围	40dB/1dB step	40dB/1dB step	30dB/1dB step	接收调节范围优于对标产品
接收 IIP3	22dBm@3.5GHz	22dBm@3.5GHz	20dBm@3.5GHz	接收 IIP3 优于对标产品
发射调节范围	36dB	36dB	42dB	发射调节范围劣于对标产品
发射 NSD	-150dBm/Hz	-150dBm/Hz	-152dBm/Hz	发射 NSD 与对标产品相当
发射 OIP3	16dBm@3.5GHz	16dBm@3.5GHz	25dBm@3.5GHz	发射 OIP3 劣于对标产品
参考钟	40MHz~250MHz	40MHz~250MHz	10MHz~320MHz	——
多片同步	内、外本振	内、外本振	外本振	——
功耗	0.125W/ch	0.125W/ch	0.7W/ch	功耗远优于对标产品

2、电源管理芯片

(1) 负载点电源模块 MT0745RH

公司	臻镭科技	ADI	公司产品比较说明
型号	MT0745RH	LTM4644	——
输入电压 (V)	4-7	3-18	输入电压范围低于TI对标产品
输出电压 (V)	0.6-3.3	未公开	
最大输出电流 (A)	单路20A, 4路5A	单路20A, 4路5A	最大输出电流与TI对标产品一致
峰值效率	96%	95%	效率相当
抗辐射指标	抗电离总剂量能力: $\geq 100\text{krad (Si)}$ ; 单粒子阈值: $\geq 75\text{MeV}\cdot\text{cm}^2/\text{mg}$	无	抗辐射能力强, 对标产品无抗辐射能力

(2) 固态电子开关芯片 M49307RH

公司	臻镭科技	Sensitron Semiconductor	尊瑞	公司产品比较说明
型号	M49307RH	SPDP0528-1	ZDSPC28M-5	——



公司	臻镭科技	Sensitron Semiconductor	尊瑞	公司产品比较说明
额定工作电压 (V)	$\leq 100$	$\leq 40$	$\leq 40$	额定工作电压优于对标产品, 可适应更大范围电压
额定工作电流 (A)	1~5	1~5	1.5~5	额定工作电流与对标产品相当
开通延时时间 (ms)	$\leq 0.3$	$\leq 0.35$	2~5	开通延时时间优于对标产品, 反应更迅速
关断延时时间 (ms)	$\leq 0.5$	$\leq 0.5$	0.5~2	关断延时时间优于对标产品, 反应更迅速
短路保护时间 ( $\mu\text{s}$ )	$\leq 50$	未公开	$\leq 100$	短路保护时间优于对标产品, 保护效果更好
抗辐照能力	抗电离总剂量能力: $\geq 100\text{krad (Si)}$ ; 单粒子阈值: $\geq 75\text{MeV}\cdot\text{cm}^2/\text{mg}$	无	无	抗辐射能力优于对标产品

### (3) 负载开关芯片 C46201RHF

公司	臻镭科技	德州仪器 (TI)	公司产品比较说明
型号	C46201RHF	TPS7H2201	——
额定工作电压 (V)	$\leq 12$	$\leq 7$	额定工作电压优于对标产品, 可适应更广工作电压范围
最大额定工作电流 (A)	6	6	额定最大工作电流与对标产品相当
静态电流 (mA)	$\leq 3$	$\leq 6.5$	静态电流较对标产品更小, 功耗更低
导通阻抗 ( $\text{m}\Omega$ )	$\leq 47$	$\leq 47$	导通阻抗与对标产品基本一致
抗辐照能力	抗电离总剂量能力: $\geq 100\text{krad (Si)}$ ; 单粒子阈值: $\geq 75\text{MeV}\cdot\text{cm}^2/\text{mg}$	抗电离总剂量能力: $\geq 100\text{krad (Si)}$ ; 单粒子阈值: $\geq 75\text{MeV}\cdot\text{cm}^2/\text{mg}$	抗辐射能力与对标产品相当

### 3、微系统及模组

公司	臻镭科技	竞争对手 A	公司产品比较说明
型号	CSIP-Ka-16-03	竞品A	——
增益 (dB)	$33 \pm 1$	$28 \pm 1$	增益优于对标产品

噪声系数 (dB)	2.1	2.4	噪声系数优于对标产品,可提高卫星通信系统的灵敏度
功耗 (mA)	130±3	185	功耗优于对标产品,可提高卫星的载荷能力
重量 (g)	1.9±0.2	2.0±0.2	重量和竞品相当

## (二) 核心竞争力变化情况

本持续督导期间,保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息,查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件,对公司高级管理人员进行访谈等,未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### (一) 研发支出变化

单位:万元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	变化幅度(%)
费用化研发投入	6,722.79	5,166.91	30.11
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	6,722.79	5,166.91	30.11
研发投入总额占营业收入比例(%)	56.98	46.46	增加10.52个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	不适用

2024年1-6月,公司研发投入金额为6,722.79万元,较上年同期增加1,555.88万元,同比上升30.11%。主要是公司作为芯片设计企业,需要持续进行技术迭代和新品研发,以保持公司产品的市场竞争力,报告期内公司研发人员薪酬、技术服务费及研发产品封装测试等投入增加所致。

(二) 研发进展

单位：万元

序号	项目名称	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	宇航高可靠精密电源系统套片研究	1,658.18	8,390.66	已按计划完成电源系统套片的研制和试验，第一代产品已批量出货；第二代套片已完成初样试制，正在进行正样设计	针对宇航电源系统高可靠性、高冗余、全功能监测保护特性，实现开关电源控制、线性电源点负载、隔离高压驱动、专用控制保护等系列套片，可接入一次母线进行高压隔离开关变换，并具有二次高精度稳压、开关保护、高速驱动控制等功能，可重构形成多型多参数电源变换系统	国内领先	空间电源变换与控制保护系统
2	多路射频直采收发芯片及同步收发系统研究	225.14	8,939.15	已经按计划完成产品正样的工程批流片、封装和研发测试，正在开展性能指标遍历性测试、可靠性测试及鉴定检验等相关试验	实现具备同步能力的8收8发宽带直采收发芯片，并基于所研芯片实现多通道同步收发板卡，具有宽带、大动态、高集成度等特征	国内领先	数字相控阵、宽带中频收发系统
3	宽带高线性高效率射频前端芯片研究	252.15	1,330.04	已完成部分样品试制工作，部分型号仍处于样品生产阶段	针对智能终端、5G通信等领域结合新工艺和新架构，实现宽带射频前端芯片的高线性和高效率指标	国内领先	智能终端、5G通信和基站
4	综合相控阵微系统研究	1,463.51	5,978.04	已完成部分轻量化射频TR微系统的样品生产，目前已进入性能测试与环境试验验证阶段；已完成部分相控阵天线产品的环境试验验证，目前已进入小批量试产阶段	实现超宽频带多功能相控阵的可重构功能切换和高密度三维集成	国内领先	综合相控阵雷达

序号	项目名称	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
5	基带射频一体化 SDR 微系统研究	224.24	2,038.28	已完成变频微系统的环境试验验证，部分产品已小批量供货	实现基带芯片与射频收发芯片的一体化三维集成，显著降低互连损耗，显著减少对外引脚数量和空间占用	国际先进	数据链终端
6	高可靠精密微电源模块研究	165.44	624.27	已按计划完成微电源模块的研制和试验，并开始批量出货；下一代微电源模块已完成初样试制	可直接接入常用装备的供电母线，实现高功率密度和恶劣环境适应能力的隔离、非隔离微电源模块，具备高效率、高可靠的拓扑特性，并可监测电源输入输出电压电流变化情况，具有多种短路过流、过欠压、过温保护模式	国内领先	空间电源变换领域
7	时钟分配器*发生器研究	204.53	326.85	已经完成多款产品的研制并小批量出货；下一代全正向高性能的管脚兼容产品已完成片内 PLL 内核电路的研制，现处于芯片版图设计阶段	实现具备同步能力的时钟分发及倍频芯片，部分芯片与对标产品管脚兼容，单片集成多路输出、片内集成高性能低噪声 PLL 和可调输出延时链路，具有高集成度、宽频率范围、极低附加时钟抖动等特征	国内领先	数字相控阵、通用电子通信系统
8	高性能射频直收发器研究	2,529.60	2,683.78	已经完成 2 款抗辐照产品的流片，产品采用三模冗余及抗辐射加固设计，现处于测试阶段。同步开展了多款高速高精度 ADC 芯片、超高速 ADC 芯片的电路研制，目前芯片设计和流片已完成，处于回片测试阶段	实现具备抗辐照能力，可应用于低轨卫星通信载荷并具备同步能力的宽带射频直收发芯片，单片集成多路收发、超低功耗、高性能时钟电路和数字变频电路，具有宽带、大动态、高集成度等特征，显著提高系统集成度、降低功耗、并提升系统性能指标	国际先进	低轨商业卫星、数字相控阵、宽带中频收发系统
合计	/	6,722.79	30,311.07	/	/	/	/

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人未发现上市公司在本持续督导期间存在募集资金使用的重大违规情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股情况
1	郁发新	董事长、核心技术人员、控股股东、实际控制人	直接持有公司 45,042,956 股； 间接持股：持有杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）51.80%的出资份额、杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）79.64%的出资份额、杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）50.88%的出资份额；杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）持有公司 10,069,892 股、杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）持有公司 8,438,780 股、杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）持有公司 6,268,276 股
2	陈浔濛	董事、副总经理	无直接持股； 间接持股：持有杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）3.57%的出资份额、杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）2.00%的出资份额；杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）持有公司 10,069,892 股、杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）持有公司 8,438,780 股
3	谢炳武	董事、副总经理	无直接持股； 间接持股：持有杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）

序号	姓名	任职情况	持股情况
			3.00%的出资份额、杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）5.85%的出资份额；杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）持有公司 10,069,892 股、杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）持有公司 6,268,276 股
4	卢超	监事	无直接持股； 间接持股：持有杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）1.20%的出资份额；杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）持有公司 10,069,892 股
5	邢宏波	监事	无直接持股； 间接持股：持有杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）3.51%的出资份额；杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）持有公司 6,268,276 股
6	吴剑辉	核心技术人员	无直接持股； 间接持股：持有杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）5.85%的出资份额；杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）持有公司 6,268,276 股
7	李国儒	核心技术人员	直接持股 8,540 股； 间接持股：持有杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）10.00%的出资份额；杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）持有公司 10,069,892 股

注：公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员参与认购的中信证券臻镭科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已于 2023 年 1 月 27 日上市流通；自上市流通后，该资管计划累计减持公司 1,350,712 股，截止 2024 年 6 月 30 日，该资管计划已无公司持股。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结情况。

## 十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于浙江臻镱科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:



马 峥



王 勤

